

經濟部智慧財產局 函

地址：106213臺北市辛亥路二段185號3樓
承辦人：李雅婷
電話：(02)23766131
傳真：(02)27366722
電子信箱：ting00722@tippo.gov.tw

受文者：教育部

發文日期：中華民國112年5月3日
發文字號：智國企字第11230004891號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：敬請貴部(會)協助將2023台灣創新技術博覽會「發明競賽」徵展訊息轉知各相關學研單位，並鼓勵優秀研發創作踴躍報名參展，以共同促進專利技術商品化與產業化，至
勿公誼。

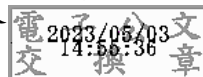
說明：

- 一、本展去年秉持著面對挑戰持續研發創新的精神，展出共1,300多項發明專利與創新技術，發明人及廠商共襄盛舉，實體展3天共吸引國內外約1萬9,000人次進場觀展，線上展10天吸引超過21萬7,000人次上線參觀。
- 二、2023台灣創新技術博覽會將於本(112)年10月12日至14日假台北世貿一館盛大展出，其中發明競賽展區邀請最近4年內(108年7月1日至112年6月30日)取得專利或申請中的專利作品參展，並同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 三、本展報名期間自112年4月28日至7月21日止，相關展覽訊息、參展說明及報名電子檔，請逕至本展報名網頁（



https://www.inventaipai.com.tw/zh-tw/menu
/9F7FD125309115F0D0636733C6861689/info.html) , 即可
查詢及下載報名表格等相關資料。

正本：國家科學及技術委員會、教育部、行政院農業委員會
副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會



裝

訂

線



55